



PLACAS BASE

Sistemas Informáticos. Placa Base.Tarjeta Gráfica.Buses Tema 3

PLACA BASE

Es el elemento que se encarga de interconectar todos los componentes de un PC.

Contiene todos los conectores y tecnologías donde se conectan los componentes que le dan la potencialidad al sistema informático.

Conocida habitualmente como mainboard o motherboard.

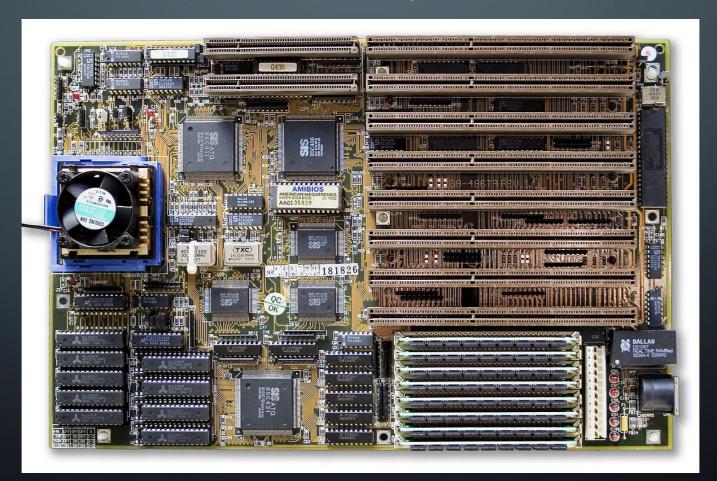
Dicta los elementos que se pueden conectar a la misma. Es importante conocer sus especificaciones porque dicta posteriormente qué microprocesador soporta, que tipo de memorias RAM se pueden conectar, e incluso que tarjetas de expansión.

PLACA BASE



Se refiere al tamaño de la placa base como a la organización de sus componentes en su superficie.

Placas AT (en desuso con la aparición de las ATX).



Características de la placa base AT

- Conector de fuente de alimentación.
- Conector de la fuente en la tabla.
- Botón de encendido.
- Conectores para puertos serie y paralelo.
- Conector DIN de 5 pines para teclado.

ATX (Advanced Technology Extended)

Surge para mejorar la placa AT, con una mejor distribución de sus componentes, mejor refrigeración y tener un mejor acceso a los componentes de la misma.

Elementos diferenciadores:

- a) Conector eléctrico.
- b) Encendido a través de la placa base.
- c) Mejor ventilación.
- d) Agrupación de conectores externos en la parte trasera.

XT: usada por IBM en 1983, en su modelo 5160. Tamaño 216x279mm. Solo conector para teclado.

AT: 1984-1995.Tamaño 305x305mm.

Baby AT: Tamaño 216x330mm.

ATX: Tamaño 305x244mm.

Micro ATX 244x244mm, FlexATX 229x191mm, Mini ATX 284x208mm.

LPX. Mini LPX y NLX, formatos en desuso.

ITX: Tamaño 215x195mm, de la compañía VIA.

Mini ITX 215x195mm, NanoITX 120x120mm, PicoITX 100x72mm.

BTX: Intel en el 2005. Sustituir las ATX. Tamaño 325x267mm

Micro BTX 264x264mm, PicoBTX 203x267mm, Regular BTX 325x267mm.

LPX. Mini LPX y NLX, formatos en desuso.

DTX: AMD 248x203mm.

Mini DTX 170x203mm, Full DTX 243x203mm

SSF.

WTX: extensión de ATX, de gran tamaño, para servidores. Intenta albergar gran cantidad de componentes.

ELEMENTOS DE LA PLACA BASE

ZÓCALO: elemento que permite la conexión del microprocesador a la placa base.

PGA (Pin grid array): el microprocesador se conecta a presión.

ZIF (Zero Insertion Force): sistema mecánico (palanca) que permite conectar el microprocesador sin fuerza alguna.

LGA (Land grid array): el zócalo tiene las conexiones a la placa. En este caso el microprocesador no tiene conexiones sino esferas de cobre, que entra nen contacto con los conectores del zócalo..

BANCOS DE MEMORIA

Las ranuras de memoria son los lugares en la placa base destinados a conectar los módulos de memoria RAM que tengamos.

Hay que adquirir los módulos de memoria con las características específicas que nos proporciona el fabricante de la placa base.

- * Diferentes velocidades en los módulos: velocidad conjunta menor.
- * Módulos de diferentes fabricantes: a veces, no se reconocen capacidades, de modo que el sistema no trabaje al máximo.
- * Si se ocupan todas las ranuras, podemos reducir velocidad de funcionamiento.

Dual, triple y quad channel, es imprescindible memorias idénticas. De nada sirve esto si la placa no da soporte a ello. Es ella la que realiza el aprovechamiento de la memoria.

Dual, triple channel: DDR, DDR2 o DDR3

Quad channel: DDR4